⑩ 日本国特許庁(JP)

@特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

平3-297653

Sint Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成3年(1991)12月27日

B 41 J 2/045 2/055

9012-2C B 41 J 3/04 1 0 3 A 審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 9 頁)

❷発明の名称

インクジエットヘッド

②特 顧 平2-101137

②出 顧 平2(1990)4月17日

@発明者 碓井

段 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエブソン株式

会社内

勿出 願 人 セイコーエブソン株式

東京都新宿区西新宿2丁目4番1号

会社

個代 理 人 弁理士 鈴木 喜三郎 外1名

明報管

1. 発明の名称

インクジェットヘッド

2. 特許請求の範囲

インク 滴を記録解件上に選択的に付着させるインクジェットヘッドであって、 薄膜部が形成されたシリコン基板と、 該シリコン基板の薄膜部に形成された圧電体と、 前記シリコン基板の薄膜部に対向して形成されたノズルを存するシリコン基板とから構成されたことを特徴とするインクジェットヘッド。

3. 発明の詳細な説明

【産業上の利用分野】

本発明は、インク液滴を記録媒体上へ選択的に 付着させるインクジェットヘッドに関する。

[従来の技術]

従来の技術として、第6回に示すように、ガラス基板410とガラス薄板411との間に複数の

インクキャピティ420を形成し、電極431を 両面に形成した圧電体430の板をインクキャピ ティの面積程度に切断した後、各インクキャピティの上にガラス薄板を挟んで接着したインクジェットヘッドがある。

[発明が解決しようとする疎題]

世来のインクジェットトッドは、圧電体としいいるに電効果の最も優れた材料であるPZTを用いたるのであるが、パルクからのりか使用することVの原いものしか使用することVの原いをのため、整動電圧を1000Vによった。そのため、また、圧電体430の限生手段があり、またなかったの変位量を得るためには圧が生かの変位量を得るためにはエットのではなり、コストアップを招くという問題を有していた。

さらに、インクキャビティ420の広さは一辺 が数百μm程度であり、これらと同程度の大きさ の圧電体430の板を機械変位発生手段として各 This Page Blank (uspto)

インクキャビティ420ごとに接着することが必要であった。しかしこのような構造のヘッドでは圧電体430とインクキャビティ420との位置合わせ精度が高くできない、圧電体430の接着時における作業性が悪い、接着の不均一さによる特性のばらつきが大きい、などの問題点を有していた。

これらの問題はブリンタの性能を向上させるためにノズル数を増やしたり、ノズル密度を高くするほど、よりクローズアップされてきていた問題であった。

そこで本発明はこれらの問題点を解決するもので、その目的とするところは高密度で、高ノズル数、均質な特性を有する、信頼性の高いインクジェットヘッドをきわめて低コストに提供することである。

[課題を解決するための手段]

本発明のインクジェットヘッドは、 海 膜部 が 形成されたシリコン基板と、 該シリコン基板の 薄膜

-3-

の方向に送られる。この時、インクジェットへッド100は図中矢印し、日方向に移動しながら記録紙200上にインク像を形成していく。

第2~4図を用いて、インクジェットヘッド1 00の圧電体側基板A1の製造法および構造について説明する。

第2図において、 両面研磨した厚さ 1 0 0 μm の S i 単結晶基板 1 0 の面の片面に、 通常の半導体プロセスを用いて B を不純物として 高純度にドープした 1 0 μm の S i : B 膜 1 1 を形成する。つづいて 熱酸化を利用して S i O ₂ 膜 1 2 をもう一方の面に 0 . 1 μm 形成する。このようにして、S i 単結晶基板 1 0 は S i : B 膜 1 1、 S i O ₂ 膜 1 2、 S i 単結晶層の 3 層模造となる。

第3図は、次の工程における圧電体側基板 A 1 の状態図であり、(a)は上面図、(b)は図上mーm・断面図、(c)は底面図である。 S i:
B 膜 1 1 上に P t、 C r、 N i 等よりなる厚さ 1 μ m の共通電板屑 2 1、厚さ 1 0 μ m の P 2 T よりなる圧電体層 2 0、 P t、 C r、 N i 等よりな

[作用]

以下本発明の一実施例を図面を用いて説明する。 第1図は本発明の一実施例のインクジェットへ ッドを用いたブリンタの概略科視図である。 1 0 0 はインクジェットヘッドで、 1 0 1 はその電源 ラインである。 2 0 0 は記録紙、 3 0 0 はブラテ ンである。 ブラテン 3 0 0 が図中矢印 P の方向に 回転することにより、記録紙 2 0 0 は図中矢印 M

-4

る個別電極層 2 2 をスパッタリングあるいはイオンプレーティングによって形成する。 そして、 個別電極層 2 2 上にレジスト膜 2 3 を形成する。 レジスト膜 2 3 は振動体形成部 2 3 ー 1 と配棒形成部 2 3 ー 1 と配棒形成部 2 3 ー 1 と配棒形成部 2 3 ー 1 のサイズは 4 2 5 μm × 8 0 0 μm であり、 図中矢印 X − X'、 Y − Y'の方向に辺を持つように形成されている。 (第 3 図(ឧ))。 更に、 SiO 2膜 1 2 上に Si 単結晶基板 1 0 の [1 1 0] (図中矢印 X − X'、 Y − Y'方向)の方向に辺を持つようにレジスト膜 2 4 を形成する(第 3 図(c))

第4図は、次の工程における圧電体側基板A1の状態図であり、(a)は上面図、(b)は図上mーm・断面図、(c)は底面図である。第3図の状態において、レジスト酸23のパターンを用いてイオンエッチングあるいは反応性イオンエッチングを行い、共通電極層21、個別電極22、および、圧電体20、

This Page Blank (uspto)

を形成する。また間時に、摂動体部26、配納部 27が形成される。

更にレジスト24のパターンを用いて、SiO g膜12を除去し、レジスト24も除去した後、ビ ロカテコール、エチレンジアミンと水の混合液を 用いて、Si単結晶基板10のSi単結晶層14 をエッチングする。 すると、Si〇2膜12は耐工 ッチング性があるためエッチングされず、その膜 の存在しない箇所のみがエッチングされる。 そし て、 [100] (図中矢印Ζ-Ζ'方向)、 [1 10](图中矢印X-X'、Y-Y'方向)、[111] (図中矢印Q-Q'方向) の方向に毎時 50 μ m 、 30 μ m 、 3 μ m の速度で異方性エッ チングされ、キャビティ30、インク供給路40、 インク共通路50が形成される。また、同時にS i: B膜11よりなる薄膜部13が形成される。 キャビティ30のサイズは図上縦方向に600μ m、 図上模方向に1000μmである。また、 異 方性エッチングによりキャビティ30の壁面には テーパーが付き、Si; B膜11で形成された轉

-7-

次に第6~9図を用いてノズル側基板A2の製造プロセス及び構造を説明する。第6図において、60は河面研磨した厚さ100μmのSi単結品基板であり、熱酸化により両面に0.1μmのSiO2酸61を形成する。更にレジスト層63を一方の面には[110](図中矢印V-V'、W-W'方向)の方向に辺を持つように180μm×180μmの正方形部分64を除いて、また、もう一方の面には全面に形成する(第7図)。

エッチングにより正方形部分 6 4 の S i O 2 膜 6 1 を除去し、しかる後、レジスト層 6 3 も除去する。 続いて、ピロカテコール、エチレンジアミンと水の混合液を用いてS i 単結晶基板 6 0 を 異方性エッチングする(第 8 図)。 この後、 S i O 2 膜も除去する。このようにして出口7 i が 4 0 μm × 4 0 μmのノズル7 0 が形成される(第 3 図)。 形成されたノズル7 0 の配置はキャビティ3 0 の配置と同じであり、 数も 6 4 個である。

以上のようにして作った圧電体 回基板 A 1 とノ ズル側基板 A 2 を圧電体層 2 0 およびノズル出口 膜部13のサイズは図上級方向に約450μm、図上板方向に約850μmである。インク供給路40は第4図(b)、(c)に示すようにキャピティ30の両サイドに設けられており、その形状は幅30μm、深さ約20μm、 展さ100μm の三角柱状の形をしている。インク共通路50は幅150μm、深さ90μmであり、キャピティ30の両サイドに針8本形成されている。(第5 図参照)また、インク共通路50は図示されている・

-8

以上述べてきたように本実施例によれば、振動体としてのP2Tからなる圧電体20 およびS1単結晶拡板10のS1:B膜11よりなる複膜部13をそれぞれ10μm程度にまで薄く、しかも接着工程を経ずに一体的に、精度良く形成することができる。また、ノズル側基板A2も接合時及び接合後、圧電体側基板A1と同一材料からな

るため、熱膨張係数差等による変形が発生せず、 この点からも精度の良いインクジェットへッドが 構成できる。振動体をなくすることにおいて得る ほで十分な変位を小さなキャビティにおいて得る ことが可能になる。は、小型の、信頼性の高いインクジェットへッドが安く提供できる。くすることが 可能であり、気泡等の排出特性に優れた信頼性の 高いインクジェットへッドが提供できる。

[発明の効果]

本発明によれば、圧電体の形成されるシリコン 差板の舞膜部を極めて高精度でかつ薄く形成する ことができるので、圧電体を得くすることができ る。従って、キャビディの小型化が可能となり、 高密度、高ノズル数を図ることができるようにな る。また、ノズルもシリコン蓄板に形成されてい るので、 熱態張係数差による変形が防止され、 信 類性の高いインクジェットヘッドが得られる。

4. 図面の簡単な説明

-11-

13 · · · · 蔣膜部

20 · · · · 压電体層

20'・・・・圧電体

28 - · · · 摄励体部

27 · · · · 配線部

30

40・・・・インク供給路

50・・・・インク共通路

60····S1単結晶搭板

70・・・・ノズル

410・・・・ガラス基板

420・・・・インクキャピティ

430 压電体

以上 出願人 セイコーエブソン株式会社 代理人弁理士 鈴木喜三郎 他1名 第1 図は本発明の一実施例のインクジェットへ ッドを用いたブリンタの全体斜視図。

第2~4図は本発明の一実施例のインクジェットへッドの圧電体側基板の製造プロセス及び構造をを示す図。

第5図は本発明の一実施例のインクジェットへ ッドの圧電体倒基板の全体の構造を示す斜視図。

第6~9図は本発明の一実施例のインクジェットヘッドのノズル側基板の製造プロセス及び構造を示す図。

第10回は本発明の一実施例のインクジェット ヘッドの構造を示す図。

第11図は従来例を示す図。

100・・・・インクジェットヘッド

200 · · · · 記錄紙

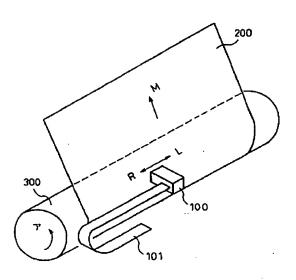
10 · · · · Si単結晶基板

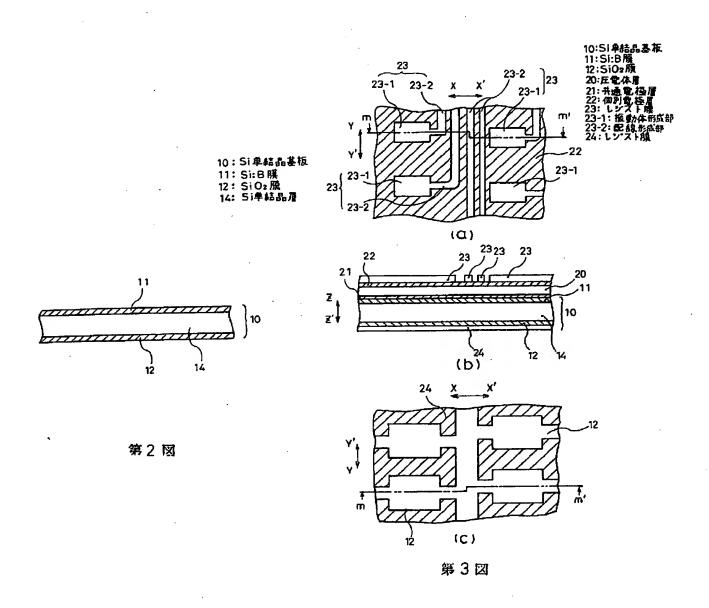
1 1 · · · · S i : B D D

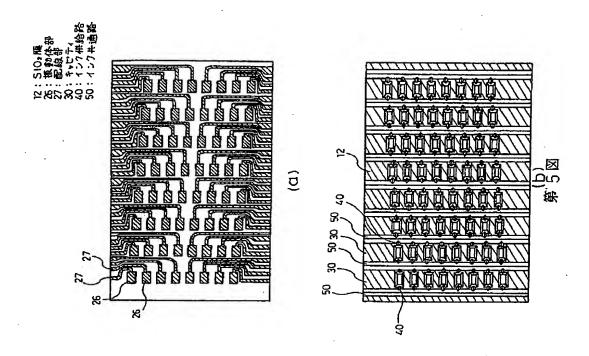
12····SiO.膜

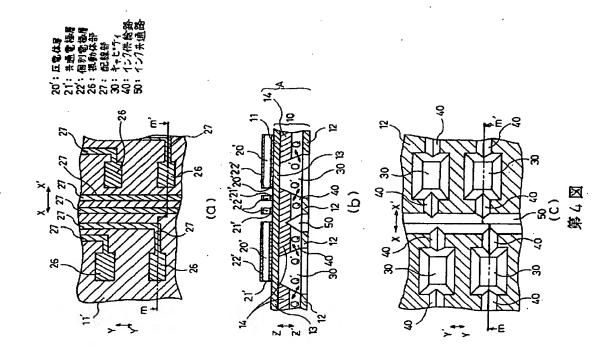
-12--

100 …インクシェットヘッド 200 … 記録紙 300 … プラテン





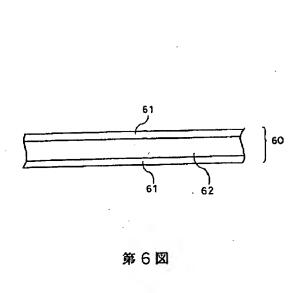


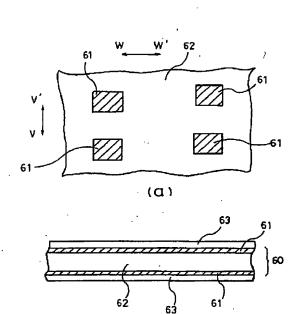


特閉平 3-297653(7)

60: Sì単結晶基板 61: SiO₂膜 62: Sì単結晶層 63: レジスト層 64: 正方形部分

60: Si单結晶基板 61: SiOz膜 62: Si单結晶層

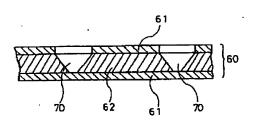


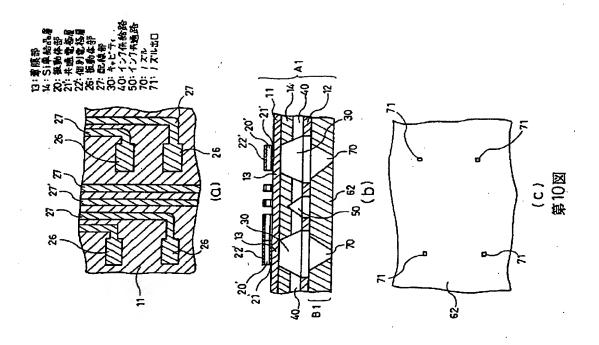


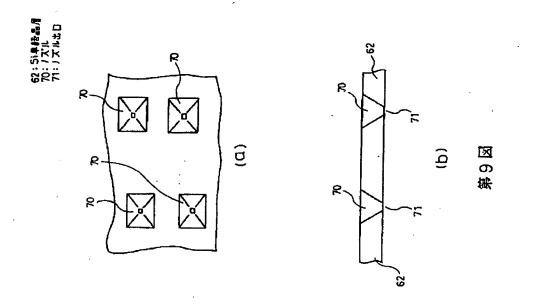
第7図

(b)

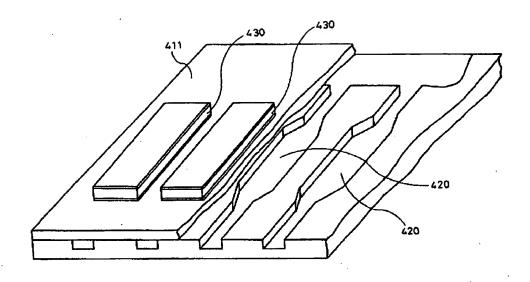
60:Si學結晶基版 61:SIOz膜 62:Si學結晶層







411:かラス薄板 420:キャピティ 430:圧電体



第11図

This Page Blank (uspto)

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載 【部門区分】第2部門第4区分 【発行日】平成10年(1998)12月15日

【公開番号】特開平3-297653 【公開日】平成3年(1991)12月27日 【年通号数】公開特許公報3-2977 【出願番号】特願平2-101137 【国際特許分類第6版】

B41J 2/045

2/055

[FI]

B41J 3/04 103 A

手続補正書 (自発)

平成 9年 4月11日

特許庁長官 荒井 野光 靴

1. 事件の表示

平成 2年 特 許 職 第101337号

2. 接近する名

事件との関係 出版人 東京部新宿区西新宿と丁月4番1号 (236) セイコ・エアソン株式会社 代表取締役 安川 英昭

3. 代 粗 人



- 1. 袖匠により増加する請求収の数
- 5. 諸正の対象

卵細宮(特許簡求の英洲。 発明の詳細な説明)

8. 特定の内容

別紙の通り

ţ

- 1. 特許納沢の範囲を別紙の如く補正する。
- 2. 明朝書始3月下から2行は乃示約4頁3行月

「木発明・・・特徴とする。」とあるを、以下の組く組正する。

「本処明のインクジェットヘッドは、ノズルと、このノズルと適当するキャビディと、このキャビディ上に形成された再願部と、この背限部上の前記キャビディに対応して形成された圧噬体とを做えたインクジェットヘッドにおいて、前記キャビディが形成されたシリコンも板と、このシリコンは板の一方の間に応成された神球部と、前記シリコンは板の他力の間に指摘されたノズル関ロが形成されたノズル基板とを備えたことを特徴とする。」

手 紀 和 正 賞

3. 明報客節4頁10行以乃至12行目

「また、ノズル・・・抑えられる。」とあるな、削除する。

以 上 代加人 鈴木穿三郎

2. 物計論状の範囲

(1) ノズルと、このノズルと風味するキャピティと、このキャピティ上に形成された舞騒部と、この母群部上の放記キャピティに対応して形成された圧電体とを購えたインクジェットヘッドにおいて、

前記キャピティが形成されたシリコン最敬と、このシリコン基献の一方の面に 形成された舞്郎なと、前記シリコン最誠の他方の面に積倒されたノズル阿口が形成されたノズル基板とを構えたインクジェットヘッド。

- (2) 協議関係がシリコン基板と 体的に形成された層である特許額双の義固第 1 成品級のインクジェットヘッド。
- (3) 前記再算部がシリコン基板に不純物がドープされた膜である特許蓄水の網路 第1項記載のインクジェットヘッド。
- -(4) 前辺ノズル苗級がシリコン基板である特許論束の範囲第1項記載のインクジェットヘッド。
- (5) 前型キャビディがノズル方台に拡関している特許減水の範別第1項高級のインクジェットへッド。
- (5) 信記に電体が必要PでTである特許請求の範囲第1項記載のインクジェット ヘッド。